

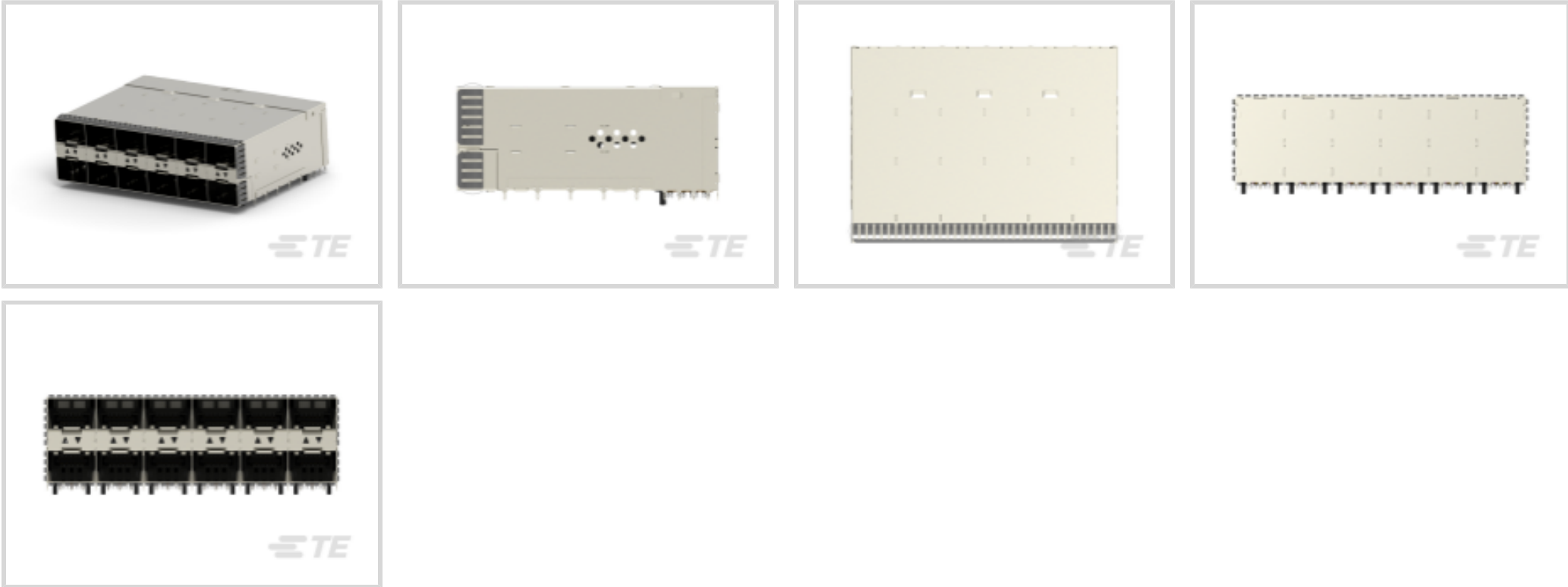


SFP56

TE 内部编号 2347721-7  
zSFP+ Stacked (SFP56), Cage Assembly with Integrated Connector,  
.6mm [.018in] Centerline, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: zSFP + 堆叠 (SFP56)  
插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件  
中心线 (间距) : .6 mm [ .018 in ]  
电路应用: Signal  
工组温度范围: -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

[所有 SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片 \(48\)](#)

产品特性

产品类型特性

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 笼子类型         | 堆叠                |
| 外形尺寸         | zSFP + 堆叠 (SFP56) |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 带集成连接器的壳体组件       |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 位数     | 20    |
| 端口数量   | 12    |
| 端口矩阵配置 | 2 x 6 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 数据速率（最大值） | 56 Gb/s |
|-----------|---------|

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

壳体特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 中心线 (间距) | .6 mm[.018 in] |
|----------|----------------|



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|            |        |
|------------|--------|
| 插拔式 I/O 应用 | SFP28  |
| 电路应用       | Signal |

其他

|            |              |
|------------|--------------|
| 包括的光管      | 是            |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

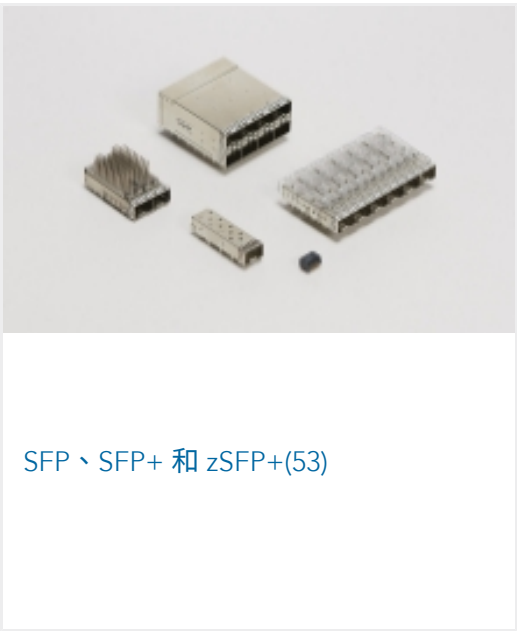
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SFP56



客户还购买了





文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2347721-7\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2347721-7\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2347721-7\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本